

2024年10月25日

報道関係者各位

セメダイン株式会社

セメダインが「第8回 接着・接合 EXPO」に出展

セメダイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治)は、第8回接着・接合 EXPO(会期：2024年10月29日～31日 会場：幕張メッセ)に出展いたします。

本展示会では、「EV(電気自動車)向け接着ソリューション」や「低エネルギー化、易解体」をテーマに、電動化に向けた各種機能性接着剤やシール材、リペアラブル接着剤などを揃えて、新たな接着剤をご提案いたします。また、ブース内ステージにてテーマにあわせた接着ソリューションの講演を実施いたします。



第8回 接着・接合 EXPO のブースイメージ

■テーマ紹介

①EV 向け接着ソリューション

自動車の電動化ニーズは世界でますます高まりを見せ、加速する電動化トレンドに応える様々な接着ソリューションをご紹介します。

②低エネルギー化・易解体

近年注目されている「低エネルギー化」や「リペア性」に対する接着ソリューションをご紹介します。

■展示会概要

名称：第8回 接着・接合 EXPO

会期：2024年10月29日（火）～31日（木） 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

セメダインブース番号：3ホール No.14-1

主催：RX Japan 株式会社

概要：日本最大の接着・接合専門展（同種の展示会との出展社数の比較）。接着・粘着剤などの材料から溶接・摩擦攪拌・超音波・拡散などの接合装置・技術が一堂に出展。一般工業用途から異種材料接合まで接着・接合技術のすべてを網羅した商談展です。

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。

このリリースに関するお問い合わせ先

セメダイン株式会社 経営企画本部 統括部 広報チーム

TEL：03-6421-7375

セメダイン株式会社

〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー18階

<https://www.cemedine.co.jp>